

2018 台灣國際醫療展醫材公會活動報名表

公會專區型錄展示 / 創新醫材商機洽談會 / 發表會

資料更新日期：2018-05-23

2018 年台灣國際醫療展覽會即將於 6 月 21-24 日盛大展開，本會今年特別向貿協爭取位置極佳的攤位，設立公會專區並舉辦「型錄展示」協助推廣，歡迎會員多加利用！

另外，於 21 日當天還有舉辦創新醫材發表洽談會，透過商機媒合服務，深入互動，促成合作洽談，締造雙贏契機。此活動特地邀請台灣工程科技與應用醫學學會祕書長蔡維德醫師，主講「從急診醫學發展看台灣醫療器材創新布局」，以及邀請食品藥物管理署醫療器材及化粧品組杜培文組長，主講「醫療器材專案諮詢輔導」，機會難得，歡迎各界先進踴躍報名參加！

■ 活動時間：

—2018 年 6 月 21-24 日(型錄展)

—2018 年 6 月 21 日(星期四) 13:30~17:00 (發表會及洽談會)

■ 地點：

型錄展示—台北世界貿易中心展覽一館《公會專區》

(攤位編號：D0217)

發表會及洽談會—台北世界貿易中心二樓 第一會議室

(台北市信義區信義路五段 5 號二樓)

■ 型錄展示(報名表如附表一)：

參加家數：因場地限制，10 家，額滿為止。

參加辦法：

非醫材公會會員廠商酌收費用 4,000 元，醫材公會會員廠商享有優惠價

3000 元。確認報名後寄送繳費通知單，請會員廠於 **2018/05/31 (三)**

下午 5:00 前將型錄(約 100 份)送達本會「241-59 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3」，逾時請送至展場《公會專區》。

■ 商機洽談會/發表會：

議程表

時間	內容
13:30~14:00	來賓報到
14:00~14:20	開幕、致詞及合照
14:20~14:40	台灣工程科技與應用醫學學會 蔡維德秘書長 主講： 「從急診醫學發展看台灣未來醫療器材全球佈局的建議」
14:40~15:00	食品藥物管理署 醫療器材及化粧品組 杜培文組長主講： 「醫療器材專案諮詢輔導」
15:00~15:15	中場休息
15:15~17:00	媒合交流
17:00	賦歸

報名方式：

即日起報名至 **2018 年 05 月 31 日 (星期四)** 止。

報名請將報名表寄至下方信箱，或傳真至本會。

傳真電話：02-29956100，研討會報名信箱：heal@tmbia.org.tw

活動費用：

1. 研討會(報名表如附表二)：

免費開放報名。(現場提供 150 個座位)

2. 商機洽談(報名表如附表三)：

媒合買方：免費參加。(現場提供 150 個座位)

媒合賣方：限醫材公會廠商、創新醫材廠商。非醫材公會廠商每桌桌位 6,000 元，醫材公會會員廠商每次發表享有優惠價 5,000 元。

(總桌數最多以 10 桌為限，依繳費優先順序選擇桌位，額滿為止)。

3. 創新產品／技術發表會(報名表如附表四)：

利用媒合交流時間上台介紹創新產品／技術，每家廠商以 15 分鐘為限。非會員醫材廠商每次發表 3,000 元，醫材公會會員廠商每次發表享有優惠價 2,000 元。(總家數最多以 5 家為限，各家廠商限填一時段，依繳費優先順序選擇時段，額滿為止)。

※以上活動台灣醫療暨生技器材工業同業公會會員優先參加；公會考量避免同性質產品高度競爭，本活動公會辦理保留拒絕及限制報名、以及講者調整的權利。

■ 連絡窗口：

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
電話：02-2995-6099 分機 20 李定哲
02-2995-6099 分機 11 王鼎文

■ 參加廠商應遵守及配合事項：

- 1、 為維護整體形象，廠商如須於其攤位內張貼任何宣傳品，請事先妥為規劃，並知會公會。
- 2、 參加廠商不得與其他非參加廠商共用其桌位，亦不得擅自轉讓桌位。
- 3、 參加廠商之展品、出版品及所提供之團員名冊刊登產品圖文，不得涉及商品仿冒或侵害國內外其他廠商之專利權或商標權、或其他智慧財產權，如涉及仿冒事宜，由廠商自行負擔所有責任。
- 4、 參加廠商請依照行程全程參與，如有不可抗力原因無法參加，務請事先知會公會。如因故無法參加，恕不退費。
- 5、 活動結束後應適當處理其展品，如有未攜走之展品或用品，公會不負保管責任，主辦大會將視為廢棄物處理。如因此產生之相關費用，由參展廠商自行負擔。

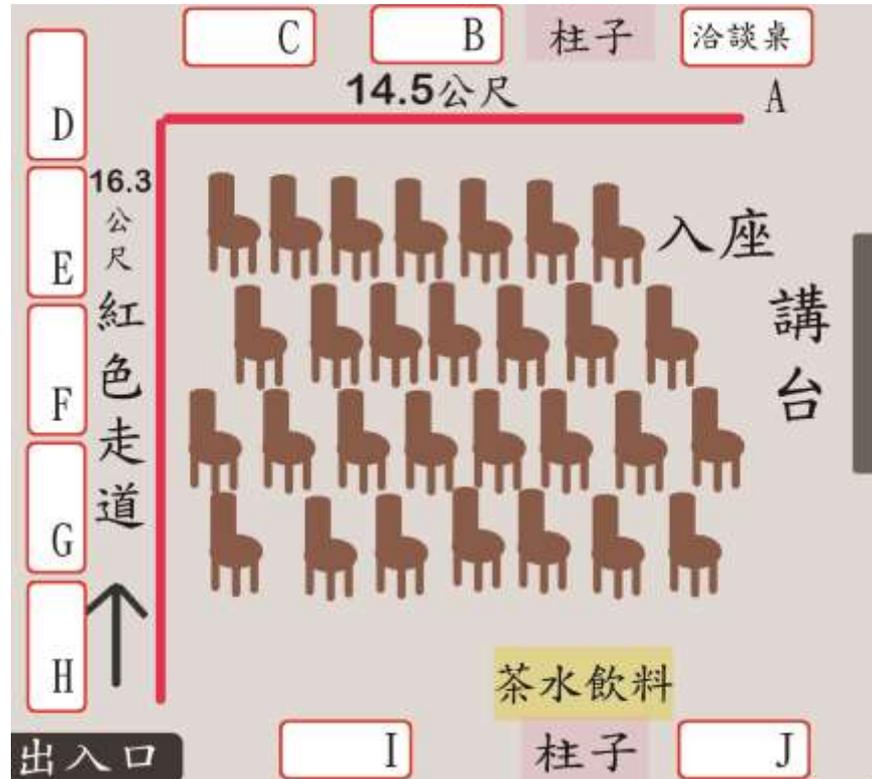
■ 交通資訊

展覽大樓(世貿 1 館)，地址：臺北市信義路五段五號

- 台北車站←→世貿中心展覽大樓
由台北車站(忠孝一) 搭乘 22 至世貿中心於莊敬路下車
- 府捷運站←→世貿中心展覽大樓
由市府站 搭乘 537 至世貿中心於莊敬路下車



商機洽談會現場示意圖



洽談桌示意圖

(規格：長 160cm*寬 70cm*高 55cm)



附表一、公會專區型錄展示報名表

公司名稱				(請蓋章；大小章/發票章皆可)
負責人				
統一編號				
型錄展	聯絡人	電話	分機	電子信箱

聯絡資訊：李定哲 電話：(02)29956099#20 傳真：(02)29956100 報名電子信箱：heal@tmbia.org.tw

附表二、研討會參與報名表

單位/公司全名			電話	
參加者姓名	職稱	分機	e-mail	

聯絡資訊：李定哲 電話：(02)29956099#20 傳真：(02)29956100 報名電子信箱：heal@tmbia.org.tw

附表三、商機洽談報名表

活動名稱：	商機洽談	公司發票章
類別：	<input type="checkbox"/> 賣方/ <input type="checkbox"/> 買方	
公司名稱：		
統一編號：		
聯絡人姓名：		
電話及分機：		
電子信箱：		

聯絡資訊：李定哲 電話：(02)29956099#20 傳真：(02)29956100 報名電子信箱：heal@tmbia.org.tw

附表四、創新產品／技術發表會

活動名稱：	創新產品／技術發表	公司發票章
公司名稱：		
統一編號：		
聯絡人姓名：		
電話及分機：		
電子信箱：		

聯絡資訊：李定哲 電話：(02)29956099#20 傳真：(02)29956100 報名電子信箱：heal@tmbia.org.tw